

## 日海智能科技股份有限公司

### 关于向银行申请综合授信额度并接受子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受子公司提供担保的议案》，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）申请最高限额人民币4亿元的授信额度。现将有关事项公告如下：

#### 一、交易及担保情况概述

为满足公司日常经营需要，公司拟向广发银行申请最高限额为人民币4亿元的综合授信额度，授信额度有效期为1年，公司为本次授信提供保证金质押、存单质押担保。全资子公司芯讯通无线科技(上海)有限公司（以下简称“芯讯通”）为公司本次申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的授信本金不超过人民币3亿元。

本次申请银行综合授信并接受子公司芯讯通担保事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

#### 二、授权事项

为便于公司向广发银行申请授信额度及担保事项的顺利开展，董事会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表丁艺先生代表公司与广发银行签署相关法律文件，本次授权自董事会审议通过之日起，期限一年。

#### 三、交易及担保的主要内容

公司因日常经营需要拟向广发银行申请最高限额人民币4亿元的授信额度，授信额度有效期为1年，公司为本次授信提供保证金质押、存单质押担保。公司

全资子公司芯讯通拟为本次银行授信事项提供连带责任保证担保，担保的授信本金不超过人民币 3 亿元，担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。

上述申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在以上额度范围内，具体业务品种、担保方式、合同期限、利率、币种、担保范围、担保期限等以与银行实际签订的正式合同为准。

#### **四、交易目的和对公司的影响**

公司本次向银行申请授信额度是基于公司经营发展需要，有助于支持公司的战略发展，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。

芯讯通本次涉及的担保事项为全资子公司给本公司在担保额度内提供担保，子公司为本公司提供担保的风险处于可控范围，是为了帮助公司顺利取得银行授信，是集团内公司支持公司发展的体现，符合公司及全体股东利益。

#### **五、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日